

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2023-006

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第五届董事会第六次临时会议。会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任钱孝青先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，同意聘任钱孝青先生为公司副总经理。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件：聘任高级管理人员简历

钱孝青，男，中国国籍，1983年12月出生，大学本科。2013年12月至今任职于本公司，先后担任事业部技术副总、事业部总经理；2011-2013年间任职于库力索法半导体公司，担任高级工艺工程师；2009-2011年间任职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，担任高级工艺工程师；2005-2009年间任职于本公司，担任工程部课长。